

智能终端发展趋势





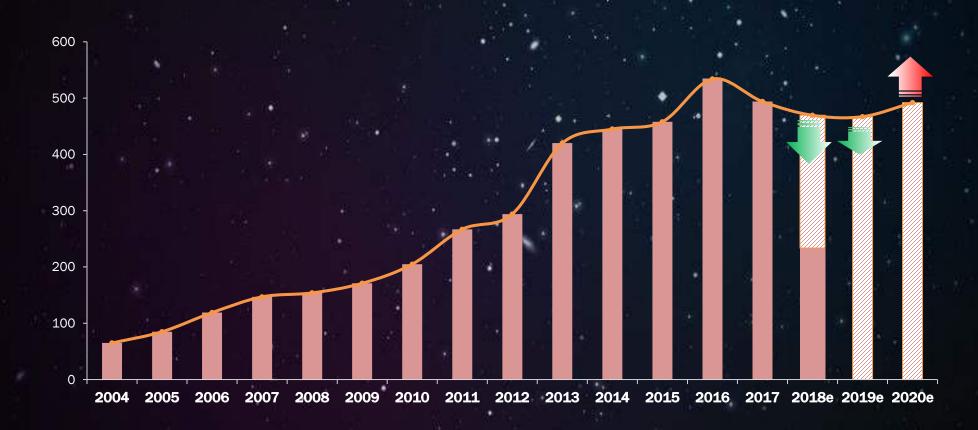
- ▶ 智能终端发展现状与瓶颈
- 终端领域技术演进趋势
- ▶ HiAI助力端侧AI发展前行



中国手机市场的发展变迁



中国手机市场已经由高速增长期过渡到存量换机稳定期; 均价持续上升; 消费者的选择倾向更好的体验。





手机终端消费品形态的变迁

终端产业发展的两条主线:交互模式+信息服务模式





苹果引导的智能手机第一波创新红利已结束



同期举办: 2018 全球未来科技大会(中国·广州站) 中美市场的相反选择

	1	
	•	
	9:4	1/
1		
The same		,
		25
		10





大屏触控

计算性能



- 苹果的市场份额有持续下降趋势
- 苹果带来的此波浪潮已近尾声: 大屏触控、计算性能、 操作流畅三大主要特性已无明显优势
- 苹果逐渐走向以iPhone为平台,主打服务的盈利模式
- 下一个革命性的突破,仍在探索中,呈多样化的趋势

China	Jan'16	Jan'17	% Change
Android	73.9	83.2	9.3
iOS	25.0	16.6	-8.4
Windows	0.9	0.1	-0.8
Other	0.3	0.1	-0.2
W	. 0	100	

USA	Jan'16	Jan'17	% Change
Android	58.2	56.4	-1.8
iOS	39.1	42	2.9
Windows	2.6	1.3	-1.3
Other	0.1	0.3	0.2



手机终端主要功能配置遭遇发展瓶颈







- ▶ 智能终端发展现状与瓶颈
- > 终端领域技术演进趋势
- ▶ HiAI助力端侧AI发展前行



5-10年内颠覆式创新将带来用户体验的再次跨越式升级



终端用户体验将发生最基础性的改变: (1) 交互的革命; (2) 信息服务的革命——人工智能



新一代终端用户体验

- **1. 更自然的交互**(触屏 +智能语音+ 动作识别+计算视觉)
- **2. 超越现实的显示**(360度、沉浸式、 增强现实)
- 3. **个性化的智能服务**(自动场景识别、 高智能推荐、无时不刻服务)

以美国为首的技术创新公司正在推动产业的人工智能与交互 革命,每一场革命都有可能成为改写产业的"黑天鹅"



未来通信革命



Mouras Cools

S.O.S







感知通信 Perception Communication



司期举办: 2018 全球未来科技大会(中国・广州站)

全息通信 Holographic

Communication







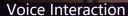






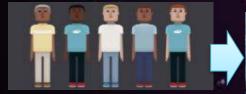
Facebook next G VR social and communication







Perception Interaction



Simple Avatar



Real person Avatar



Realtime holoportation Capture, transport, playback ,record, edit..











未来通信对ICT管道的影响:将带来100M到G比特的带宽需求(大带宽、低时延) 77 2018广东互

2018 SUANGDONG INTERNET CONFERENCE

同期举办: 2018 全球未来科技大会(中国·广州站)

- · 平面数据是现有视频系统的数据基础,是传统H.264/265解决的压缩问题
- 球面数据是现在VR视频应用的数据基础,是工业界的热点
- 体数据是未来AR/VR应用的数据基础,是学术界研究的热点,工业界也开始跟进
- 海量存储,超大带宽(M2M):AR/VR相比2D视频带来3-4倍存储需求,5D光场技术带来4-6倍数据,HMD头盔清晰度改进为8K带来4-5倍数据,总计40 x 100x的海量数据存储、传输和处理的需求



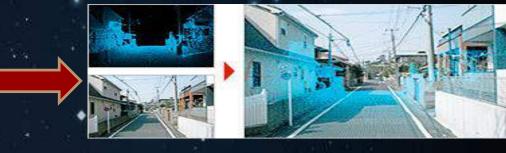
平面数据(2D)

- 一帧4K超高清图像24MByte
- 4K@30fps视频 11Gbps
- 采用H.265压缩后20Mbps



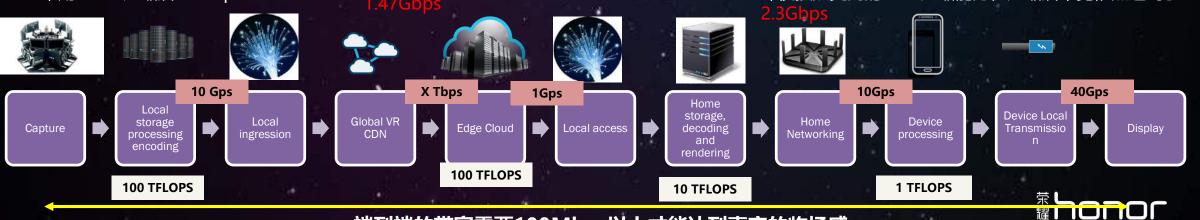
球面数据 (2.5D 全景)

- 按照未来16k的极限分辨计算(16kx8k),一帧球面图像将达到384MByte
- 120fps, 达到368Gbps
- 参考H265压缩能力在250x,压缩后带宽 1.47Gbps



体数据 (3D 可全球移动)

- 按照能够在1m的距离内达到视网膜分辨率的要求,在 2mx1mx1m空间范围描述一个人的表面积计算,一帧体数据图像将达到1.2GByte
- 120fps,达到<mark>1.15Tbps</mark>
- 即便按照更高的500x压缩能力,压缩后带宽依然达到了



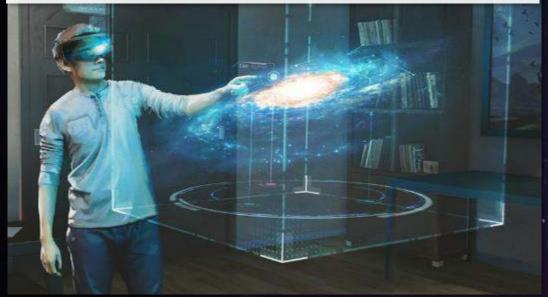
AR/VR对终端行业的影响



AR/VR将是继智能手机后,消费者领域最大的产业变革

智能革命

计算智能 → 感知智能 → 认知智能



输入: 触屏 → 语音 + 手势 + 视觉 交互

输出: 5" 屏 → 100" 屏 → 360° 全浸入

人机交互革命

AR/MR: 认知世界+沟通世界+情感连接



手机/平板/PC/电视等都可能 被AR逐步替代,

引起芯片/OS/生态等革命式 产业颠覆,引起行业巨头新 一轮竞争



中性能 低功耗

> 高性能 低功耗 AlwaysOn

芯片架构之争

高通/英伟达/Intel

Microsoft HoloLens PC/生产力

Google Tango

/lobile/信息获取

生产 消费 娱乐...

OS&生态之争

谷歌/微软/百度





光子光场镜片

显示产业颠覆

三星/苹果/MagicLeap 谷歌/微软/FB/百度







服务入口颠覆

中期(~5年)AR/VR将推动手机及PC升级换代,长期(~10年)将可能颠覆一切带屏设备量门口口口



- 智能终端发展现状与瓶颈
- 终端领域技术演进趋势
- ▶ HiAI助力端侧AI发展前行



端侧AI已成为业界公认的发展趋势



「Apple Jeff Williams 」我们放在手机手表里的神经引擎,对未来至关重要,这些将帮助开发者在AI领域创造越来越多的应用,所以我们认为手机将是一个主要的平台

「 Qualcomm Jeff Gehlhaar 」手机将是 未来五年人工智能最为普遍的载体

「Google Jeff Dean推荐」为什么说未来的深度学习是小、轻、快?



19 Mar 2018 | 13:00 GMT

It's time for deep learning algorithms to come down from the cloud and get into your gadgets

View from the Marketplace



On-Device Processing and Al Go Hand-in-Hand

As on-device processing becomes more powerful, and Al grows more prevalent, our future will increasingly be defined by the convergence of these two game-changing trends

by MIT Technology Review Insights March 13, 2018









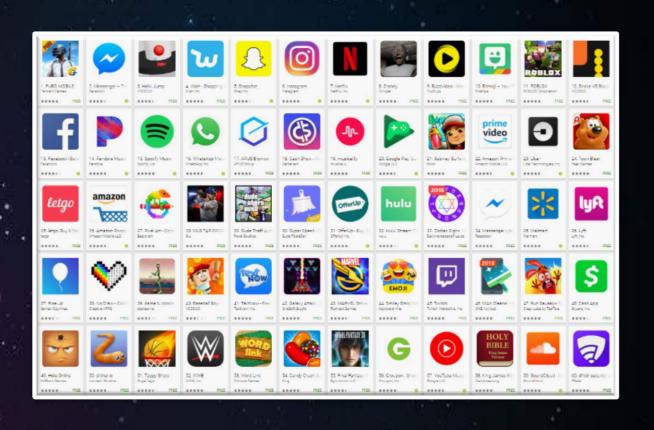
80% of smartphones will have on-device Al capabilities by 2022



端侧AI应用面临着巨大的挑战



- ❖ 计算密集、复杂, 计算需求巨大, 实时性非常挑战
- ❖ 运行环境受限,功耗、内存、存储 空间非常挑战
- ❖ 越来越多的应用都带AI,应用场景 不确定
- ❖ 模型和算子变化快
- ❖ 前端训练平台五花八门





HiAl Foundation架构



同期举办: 2018 全球未来科技大会(中国·广州站)



HUAWEI HiAI Service

Cloud



HUAWEI HiAI Engine





HiAl Foundation架构









完善的文档



丰富的API



直观的DEMO



HiAI Foundation带给开发者&用户的价值



实时



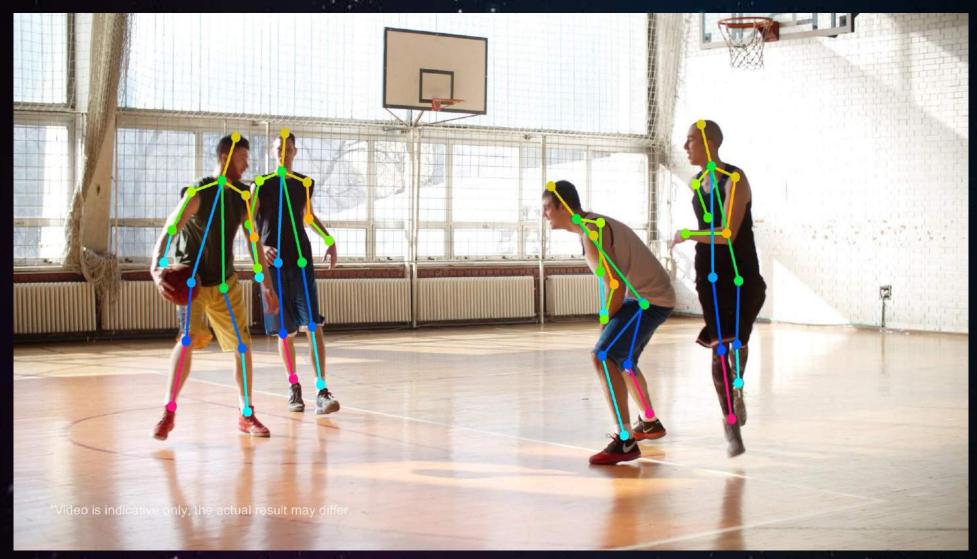
隐私



成本



实时多人姿势识别





成功案例-Prisma









成功案例-抖音



普通



HiAI使能



HiAI Foundation可以赋能极其丰富的端侧应用场景



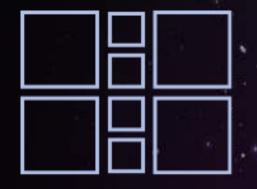
	短视频、直播	人脸识别、手势识别、人像分割、人体姿势识别、视频风格化
	社交平台	照片分类、图像识别、图像超分辨
341	AR	深度估计、光线估计、环境理解、SLAM
	拍照、修图	美颜、图像增强
THE STATE OF THE S	购物	识图购物
(A)	翻译、文字处理	拍照翻译、OCR、分词、命名实体识别、文字情绪识别、文字智能回复



HiAl Foundation关键技术



• 关键技术一: 专用指令集和计算库, 高效执行神经网络算子



CPU=标量

- 通用计算
- 逻辑控制



GPU=矢量(2D)

- 图形图像处理计算与渲染
- 大规模并行计算



NPU=张量(>=3D)

- 专用AI指令集
- 更大规模并行计算



FullConnection

Sigmoid



HiAl Foundation关键技术



• 关键技术二: 离线编译, 轻量部署; 层间融合, 快速推理





HiAl Foundation关键技术



• 关键技术三: 离线模型运行, local ram, 高效节能





HiAl Foundation V2.0性能大幅提升



V2.0 4500张

V1.0 2005张



HiAI Foundation V2.0解锁能力更强







HiAl Foundation 版本迭代快



	V1. 0 V1. 5 麒麟970 麒麟970	V2.0 麒麟980
框架与API	 Caffe/TensorFlow Huawei HiAI API Android NN 	○ Caffe/TensorFlow Android NN○ 模型并发运行○ CPU/NPU混合模型调度
算子兼容性	○ 支持42个算子 ○ 支持90个算子	○ 支持147个算子
工具链	○ 命令行工具 ○ 增加图形化工具(IDE) ○ 增加轻量模型校验&转换☐	○ 更多功能的图形化工具(IDE)○ 更加精准的轻量模型校验&转换工具□ INT8量化工具○ 混合模型分割工具
前后向兼容	○ 增加HiAl Foundation版Z 与模型兼容性检测 ○ 增加模型在线编译	本 ○ 增加INT8模型兼容性检测 ○ 增加INT8量化模型在线编译



HiAl Foundation V2.0模型分析工具化,告别手工核查



· IDE图形化工具,在IDE开发环境中支持模型自动算 子检查和转换







• 提供轻量化模型预分析工具,无需安装IDE 也可对模型预分析和转换

::\ModelTest>java -jar ./OperatorsCheck.jar -t tensorflow -p ./inceptionv3.pb unning OS: windows 7 **担类型: Tensorflow** 씀: ./inceptionv3.pb 径: C:Wsers\w00216018\.devecoide/hiaimodel/optimizer 开始检查 DDK v100 相关算子 2018-06-13 16:45:06.148872: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:1401 Your CPU supports instructions Squeeze: 不支持该算子。对于 Array 类型算子,请使用:Concat,Const,Identity,Placeholder,ConcatU2 或者 Shape Reshape: 不支持该算子。对于 Array 类型算子,请使用:Concat, Const, Identity, Placeholder, ConcatU2 或者 Shape 更多信息请查看: C:\Jsers\w00216018\.devecoide/hiaimodel/optimizer\w100/report.html 该模型未通过DDK v100 算子检测 开始检查 DDK v150 相关算子 Reshape: 1. only support faltten, not reshape; 更多信息请查看: C:\Jsers\w00216018\.devecoide/hiaimodel/optimizer\w150/report.html 该模型未通过DDK v150 算子检测

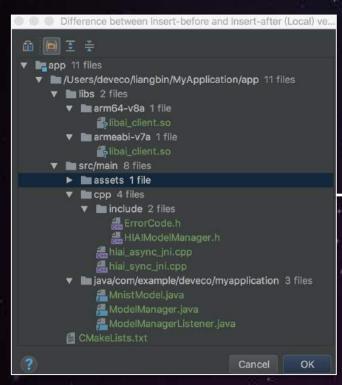


HiAl Foundation V2.0 一键完成模型集成



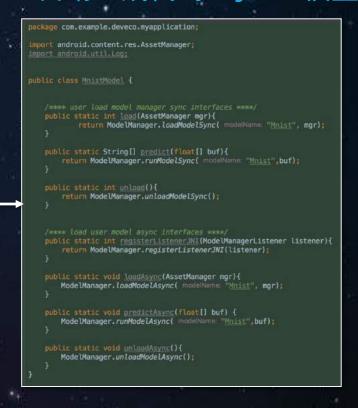
DE离线模型转换成功后:

◆ 自动添加资源(libai_client.so、模型文件等)



离线模型shape信息可视化

◆ 自动生成代码(jni、模型封装)



自动统计模型管理接口耗时



有朋友 有未来

